

2K SILIKON GAP-FILLER TDG-W-SI-2C

dispensierbar / 2 komponentig / minimierte volatile Siloxane (LV) / Form-in-Place

TDG-W-SI-2C ist ein dispensierbarer, mit wärmeleitenden Füllstoffen formulierter, temperaturbeständiger 2-Komponenten Gap Filler auf Silikonbasis. Nach der Aushärtung bleibt das System zähelastisch. Der Gap Filler zeichnet sich durch sehr gute elektrische und mechanische Eigenschaften aus. Das Material eignet sich zum Ausgleich von extremen Toleranzen und Spalten vor allem bei nicht planaren Aufbauten. Sein thixotropisches Verhalten erlaubt eine genaue Positionierung und platzierte Aushärtung. Das Elastomer haftet leicht an Oberflächen, wodurch sich zusätzlich ein guter thermischer Kontakt ergibt. Dadurch, dass der volatile Siloxananteil minimal ist, lässt sich das Material vorteilhaft in Umgebungen einsetzen, wo Silikon und Lackabweisung kritisch sind.



Stand 11 / 2018

EIGENSCHAFTEN

- Dispensierbares zweikomponentiges Silikon
- Minimierter volatiler Siloxananteil (LV)
- Keine Lackabweisung
- Wärmeleitfähigkeit: 4,5 W/mK
- Zähelastisch nach Aushärtung
- Minimale Spannungen auf Bauelemente
- Wärme beschleunigte Aushärtung
- Vibrationsdämpfend

LIEFERFORMEN

- Kartuschen 50 ml (2 x 25 ml)
- Kartuschen 2 x 600 ml
- 20 oder 25 kg Eimer
- Auf Anfrage

ANWENDUNGSBEISPIELE

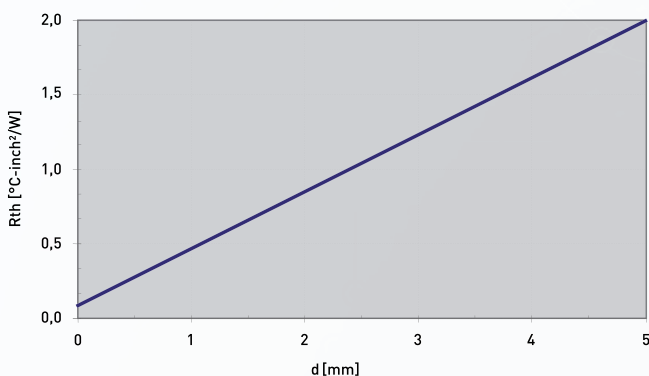
Thermische Anbindung von z.B.

- Induktivitäten
- Kapazitäten
- Heat Pipes
- BGA

z.B. in Automotiveanwendungen / Notebooks / Medizintechnik / Industriecomputer

Eigenschaft	Einheit	A-Komponente	B-Komponente
Material		Silikon	Silikon
Farbe		Rosa	Weiss
Dichte @ 25 °C (gemischt)	g/cm ³	3,1	3,1
Mischungsverhältnis	Gew. oder Vol.	1 : 1	1 : 1
Härte	Shore 00	60	60
Viskosität (Brookfield @ 10 rpm, 25 °C)	Pas	330	300
Viskosität (gemischt (Brookfield @ 10 rpm, 25 °C))	Pas	310	310
Topfzeit @ 25 °C und 65 % RH	Minuten	> 100	> 100
Aushärtezeit @ 25 °C / 100 °C Zeit bis doppelte Viskosität		<15 h / 15-30 min	<15 h / 15-30 min
Lagerfähigkeit @ < 40 °C	Monate	6	6
Keine Lackabweisung (LABS) ¹		Ja	Ja
Entflammbarkeit (Äquivalent)	UL 94	V1	V1
RoHS Konformität	2011 / 65 / EU	Ja	Ja
Technisch			
Wärmeleitfähigkeit ²	W/mK	4,5	4,5
Betriebstemperaturbereich	°C	- 50 bis + 150	- 50 bis + 150
Durchschlagsfestigkeit	kV/mm	> 10	> 10
Durchgangswiderstand	Ohm-cm	> 1 x 10 ¹⁰	> 1 x 10 ¹⁰

Prüfmethode in Anlehnung an: ¹ P-VW 3-10.7 57650 Temp. Test, ² ASTM D 5470. Angaben unverbindlich, technische Änderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Daten und Informationen.



Unsere technischen Angaben und Daten erfolgen nach bestem Wissen, entsprechend dem aktuellen Stand der Technik und stellen lediglich unverbindliche Informationen in Bezug auf die Produktanwendung in einer Applikation sowie etwaige Schutzrechte Dritter dar. Sie befreien nicht von der Durchführung eigener Prüfungen. Verwendung und Verarbeitung der Produkte liegen außerhalb unserer Kontrolle und sind im Verantwortungsbereich des Anwenders. Änderungen der Angaben bleiben vorbehalten.